

檔 號：
保存年限：

中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓
之4

承辦人：黃婷婷

電話：02-2778-2688

受文者：東海大學

發文日期：中華民國113年3月11日

發文字號：中創發字第1130000006號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

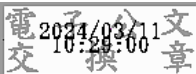
附件：2024新加坡國際發明展報名簡章 (0000006A00_ATTCH1. pdf、
0000006A00_ATTCH2. doc、0000006A00_ATTCH3. doc、0000006A00_ATTCH4. docx、
0000006A00_ATTCH5. pptx)

主旨：敬邀 貴校參加「2024新加坡國際發明展暨發明競賽」，
為國為校爭取最高榮譽，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、「2024新加坡國際發明展暨發明競賽」，由新加坡
Innovation Design& Entrepreneurship Association主
辦，專注於創新的展覽，歡迎參加。
- 二、「2024新加坡國際發明展暨發明競賽」，預定於民國113年
7月9日(二)-11日(四)於新加坡展覽館舉行，即日起開放報
名至113年4月30日(二)止。
- 三、檢附報名簡章，相關附件資料已同步公布在官網，歡迎至
官網www.innosociety.org下載，並將報名文件E-mail至
choice@mail2000.com.tw

正本：2023大專院校 全國高中

副本： 2024/03/11
10:28:00
電子文
交 換 章

東海大學

